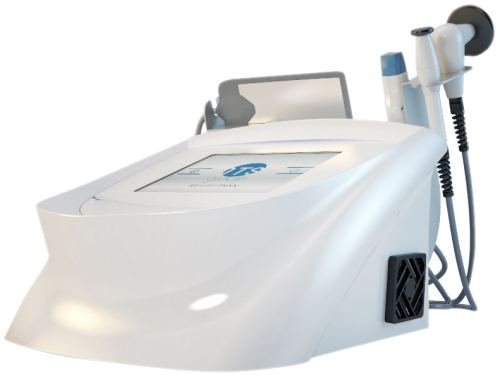
ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55,  +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua  сайт: medexim.ua
Сервісний центр:  +38 (044) 500 19 12

# Апарат RF ліфтингу Rinnova Plus Frax

*апарат RF ліфтингу для салонів краси та клінік естетичної медицини*



Апарат Rinnova Plus Frax – апарат RF ліфтингу для салонів краси та клінік естетичної медицини на основі монополярного, біполярного та фракційного радіочастотного випромінювання.

**Rinnova Plus Frax – винятковий результат та тривалий ефект мультирежимного впливу.**

Конструктори ITS group поставили перед собою амбітну мету – створити потужний та функціональний прилад, який дає стабільний та гарантований результат. І це їм вдалося!

У Rinnova Plus Frax використовуються 3 різновиди радіочастотного випромінювання. Монополярний режим випромінювання з двома частотами впливає на глибокі шари дерми, біполярний режим впливає поверхневі шари, забезпечуючи негайний ліфтинг.

Фракційний режим дозволяє працювати з дрібними м'язами обличчя, розгладжувати дрібні зморшки, показувати чудовий результат процедур безопераційного контурування особи.

**Як працює апарат RF ліфтинг Rinnova Plus Frax?**

В апараті Rinnova Plus Frax від ITS Group використовується принцип місткісної/резистивної діатермії: індукована енергія викликає швидке підвищення температури біологічних тканин. Глибоке та рівномірне нагрівання створює ефект ліфтингу завдяки скороченню колагенових волокон та стимуляції утворенню фібробластів.

Аплікатор ITS Group випромінює 6 мільйонів розрядів енергії за секунду, яка поділяється на фракції, проходячи через спеціальну матрицю. Температура тканини підвищується до 63 градусів за Цельсієм протягом короткого проміжку часу. Такий температурний режим викликає повну денатурацію волокон колагену. Мікроточковий вплив призводить до поверхневої та глибокої перебудови та зміни текстури шкіри.

**Інноваційні технології Rinnova Plus Frax**

Не секрет, що в більшості апаратів RF ліфтингу економ-сегменту є суттєва вада, а саме - надмірне нагрівання електродів, що пов'язане з неправильною системою подачі енергії. Сильне нагрівання

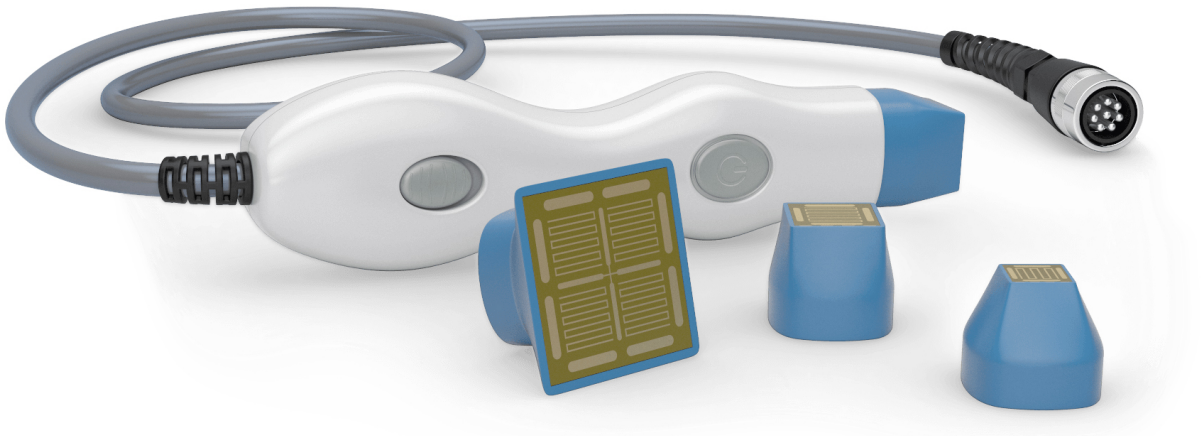
електрода призводить до зниження ефективності та комфорту, підвищення рівня побічних ефектів.

Апаратне та програмне забезпечення Rinnova Plus Frax ідеально збалансоване. Внутрішній опір електрода практично аналогічний імпедансу шкіри, що забезпечує максимальну передачу енергії в оброблювану область з максимальною ефективністю та безпекою.

Тільки з апаратом Rinnova Plus Frax можна виконувати ексклюзивні схеми лікування та режими дії, які поєднують високу продуктивність із комфортом.

**Фракційна технологія Rinnova Plus Frax це те, що ви шукали.**

Можливості та функціонал нового фракційного датчика дають можливість по-новому поглянути на методику діатермії . Одночасний вплив на глибокі та поверхневі шари дерми, повна реструктуризація текстури шкіри дозволяє досягти надзвичайних результатів у процедурах фейс-ліфтингу та контурування всього за кілька сеансів.



**Rinnova Plus Frax – одна технологія та безліч можливостей**

Монополярні, біполярні, фракційні аплікатори Rinnova Plus Frax мають різні розміри та можуть використовуватись для обробки тіла та обличчя. У стандартний комплект входить 6 монополярних електродів (діаметр 30, 40, 50, 60, 70 і 80 мм), наконечник для обробки делікатних зон, 1 біполярний ручний аплікатор, фракційний аплікатор з 3-а змінними головками, площею 12 х 2 мм, 45 х 45 мм.

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55,  +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua  сайт: medexim.ua
Сервісний центр:  +38 (044) 500 19 12



**Чому вибирають Rinnova Plus Frax?**

- Швидкі та зручні процедури: середня тривалість 20 хвилин;
- Миттєвий ефект ліфтингу завдяки біполярному режиму;
- Простий та інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран із заздалегідь встановленими протоколами та можливістю створення власних;
- Широкий набір аплікаторів для обличчя та тіла;
- Європейська якість та протоколи впливу.